

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他 <u>（电话会议）</u>	
参与单位名称及 人员姓名	单位名称	姓名
	中金公司	李学来
	才华资本	丁宁
	苏州国信钧翎	何鹿鸣
	睿沅资产	张冠群
	睿沅资产	赵钦锋
	上投摩根	韩允健
	景林资产	孙玮
时间	2022 年 1 月 6 日	
地点	公司会议室	
上市公司 接待人员姓名	董事兼总经理 JIE PAN、董事会秘书兼投资总监蒋云霞	

投资者关系活动 主要内容介绍	投资者参观了公司的产品展厅，并在公司会议室与公司接待人员进行问答交流，具体内容如下： 1、公司在上游原材料产业链的发展情况如何？ 回复：目前，公司积极通过参股公司、实施募投项目及其他投资项目向上游拓展靶材产业链的布局，已经实现了部分原材料的自给。 2、公司本次向特定对方发行股票的募投项目是否布局上游原材料产业链？ 回复：为了把握集成电路产业快速发展和半导体靶材国产替代的良好机遇，突破公司半导体靶材产能瓶颈，扩大生产能力及规模优势，公司本次向特定对象发行股票拟在浙江余姚及海宁建设超大规模集成电路用高纯金属全系列靶材的生产线，使我国的半导体靶材生产技术水平达到世界前沿水平，并进一步扩大公司集成电路用高纯铝靶材、高纯钛靶材及环件、高纯钽靶材及环件、高纯铜靶材及环件、铜阳极等主要产品规模化生产能力。 3、公司本次向特定对方发行股票的募投项目中，哪类产品占比较大？ 回复：公司本次向特定对象发行股票拟在浙江余姚及海宁建设超大规模集成电路用高纯金属全系列靶材的生产线，因此铝、钛、钽、铜靶材均包含在内。 4、公司如何看待零部件的未来发展？ 回复：公司拥有掌握零部件技术及市场的核心人才全面开发此类产品，将充分利用技术、服务、市场等优势，积极拓展市场，未来有望在集成电路产业上开辟除了靶材外更广阔的市场空间。
----------------------------------	---

	5、公司未来是否考虑在定期报告中单独披露零部件的收入情况？ 回复：公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求进行信息披露。 6、公司零部件产品的制造难点体现在哪方面？ 回复：目前，半导体精密零部件的制造核心技术主要有：高精度的机加工技术、表面处理技术、焊接技术，以及产品在客户端的一致性与稳定性等。 7、公司零部件产品的原材料是什么？ 回复：目前公司零部件产品的原材料主要为各类金属及非金属。 8、请公司展望一下未来的营业收入及增速？ 回复：随着移动、数据中心和云计算服务器、汽车和工业市场的 5G 连接、人工智能、深度学习、虚拟现实和其他新兴应用的激增，未来半导体行业的需求将更加旺盛。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 1 月 6 日